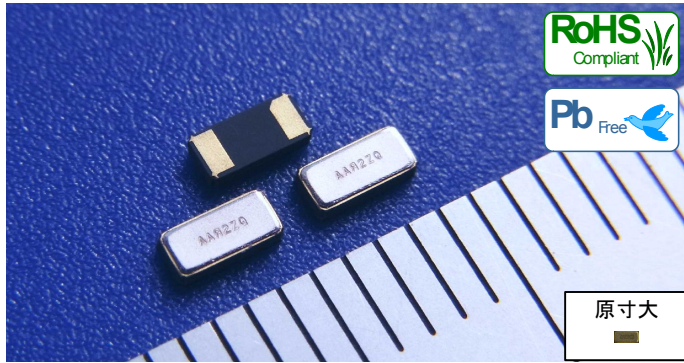




特長

- 小型・薄型・軽量設計
→ 3.2mm × 1.5mm × 0.8mm Max., 重量: 10.6mg
- セラミックと金属蓋により高信頼性を確保
→ 動作温度範囲の拡張 (-40~+105℃) を実現
- 無鉛はんだ用リフローソルダリングが可能
- AEC-Q200準拠可能 (弊社営業へお問合せ願います)

用途

- 携帯電話、無線モジュール、車載用途など、小型・薄型・軽量設計が必要な用途。

仕様と問合せ番号

問合せ番号記入方法 **F2S-32768-090-D70-R-HX##**

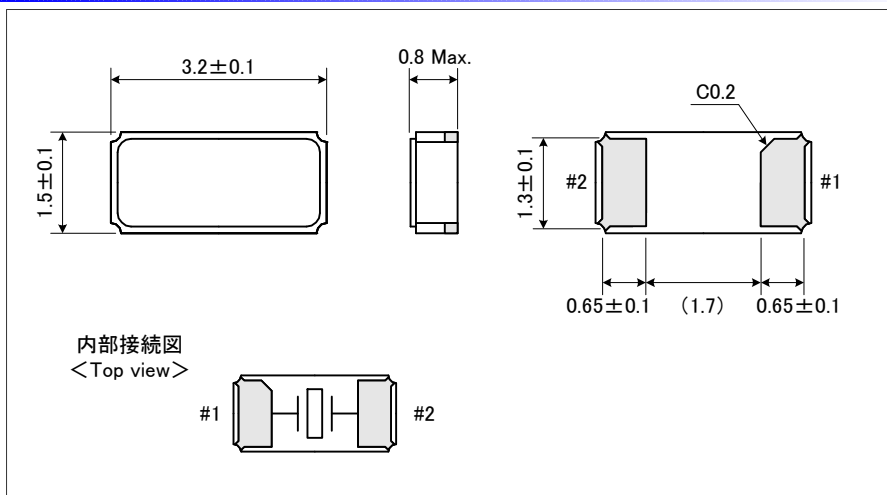
形名	F2S-32768-090-D70-R-HX##		弊社使用欄 (必要時のみ記入)
公称周波数 (kHz)	32.768		梱包形態 (φ 180mm リール)
負荷容量 (pF)	7.0, 9.0, 12.5 任意の値で対応可能 例: 9.0pF = 090		3000pcs/リール X その他 N
励振レベル (μW)	0.5 Max.		保存温度範囲 (°C) * 梱包状態除く
頂点温度 (°C)	25 ± 5		-40 ~ +85 G -40 ~ +105 H -55 ~ +125 J その他 N
二次温度係数 (1/°C²)	-(0.03 ± 0.01) × 10 ⁻⁶		
周波数許容偏差 (ppm) @ 25°C	±10 B ±20 D ±30 E ±50 F その他 N		
動作温度範囲 (°C)	-20 ~ +75 P -40 ~ +85 R -40 ~ +105 S その他 N		
直列抵抗 (直列容量 / 並列容量)	70 kΩ Max (6.5 fF Typ. / 1.5 pF Typ.) 70 その他 NN		

● 青い字は問合せ番号記入方法、黒い字は仕様を示しています。

● 上記以外の仕様のご相談も承ります。お問合せは、問合せ番号またはご希望の仕様をご記入の上、弊社営業、またはホームページまで。

形状

単位: mm



ランド寸法

単位: mm

